

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/topnik-mechanic-xgsp80-60g-flux-pasta-lutownicza-do-lutowania-bga-smd-183c-p-14723.html>

TOPNIK MECHANIC XGSP80 60g FLUX PASTA LUTOWNICZA DO LUTOWANIA BGA SMD 183C

Cena brutto	59,49 zł
Cena netto	48,37 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XCHE0000281
Kod EAN	5903815910241

Opis produktu

XCHE0000281



ORYGINALNA PASTA LUTOWNICZA

MECHANIC XGSP80 60g

Sn63/Pb37 (z zawartością ołowiu)

Pasta lutownicza MECHANIC XGSP80 Sn63/Pb37 (z zawartością ołowiu) "**plynna cyna**", stosowana do lutowania małych i

trudno dostępnych elementów SMD oraz wymiany kulek na układach BGA.

Szczególnie polecana i często wykorzystywana do zastosowań GSM. Stosowana jest do sit BGAP dzięki którym uzyskujemy pożądane odwzorowanie pól lutowniczych na układów BGA w zastosowaniach GSM.

Pasta bardzo dobrze się nadaje również do wstępnego pokrywania padów BGA cyną ołowiową.

Po naniesieniu pasty na punkty lutownicze wystarczy ją podgrzać gorącym powietrzem, podczerwienią lub konwekcyjnie do 183C i zmienia się w cynę. **Nie wymaga mycia po lutowaniu/rozpłynięciu.**

Pasta zawiera topnik na bazie żywicy i rozpuszczalnika.

Szpatułki do nanoszenia pasty znajdują się na naszych pozostałych aukcjach.

Pastę należy przechowywać w temperaturze 5°C - 10°C.

Potrzebujesz inne akcesoria serwisowe i lutownicze - sprawdź nasze pozostałe aukcje.